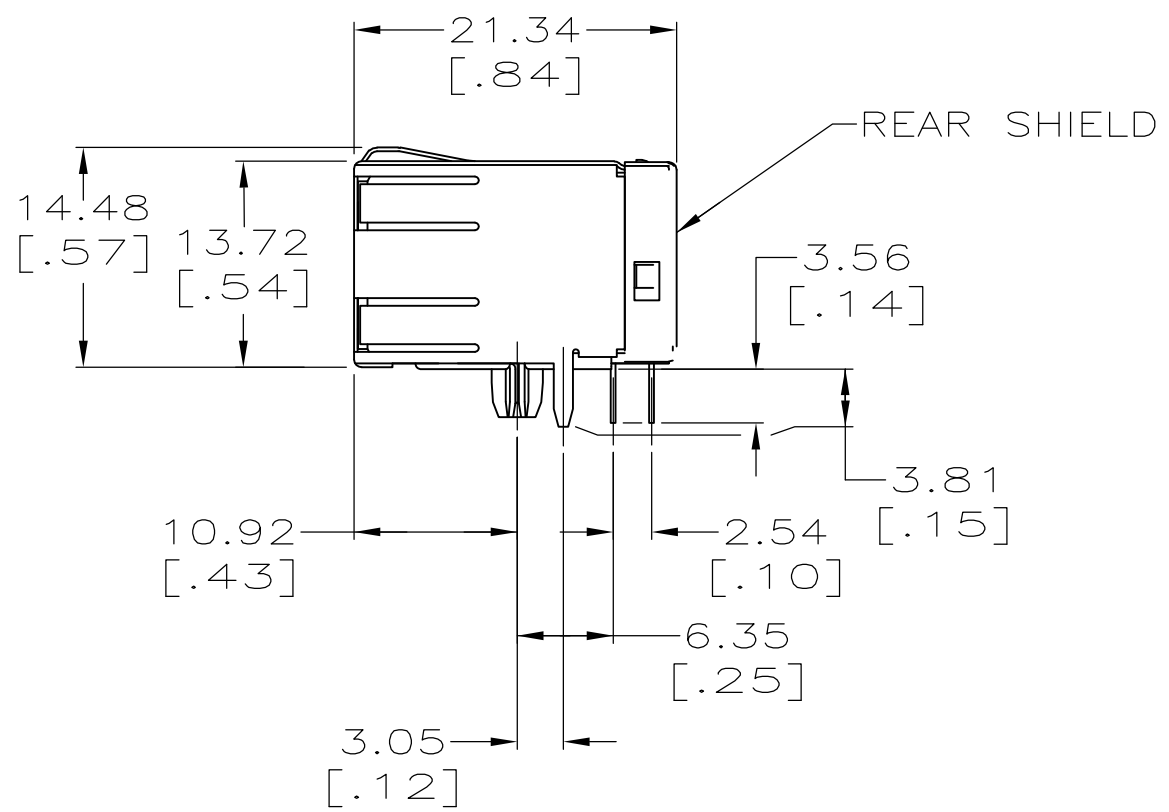
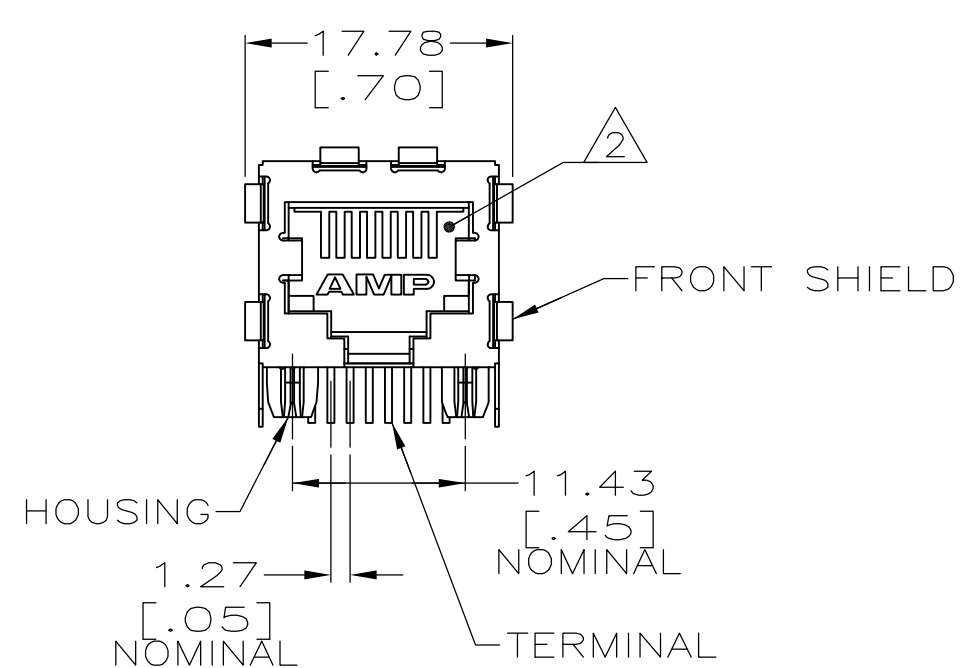
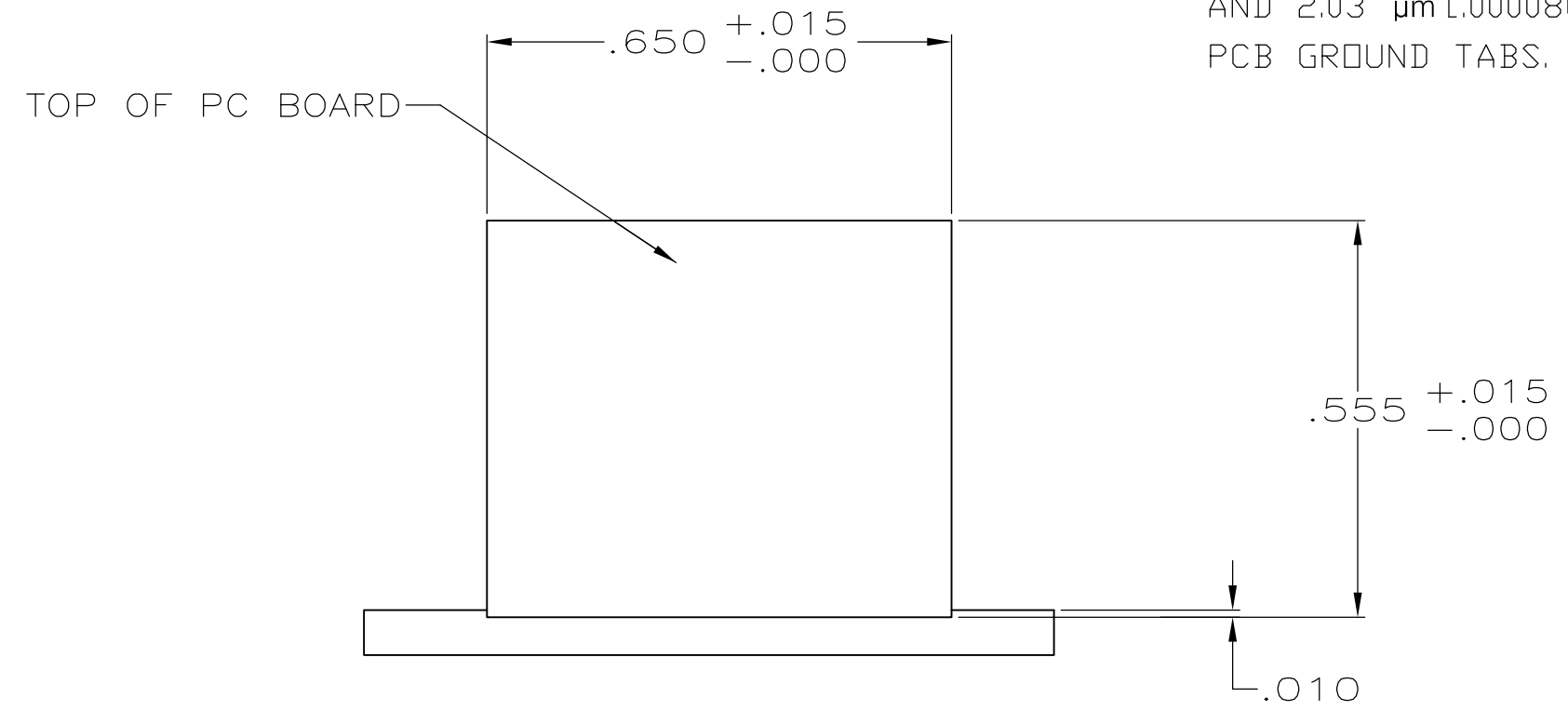
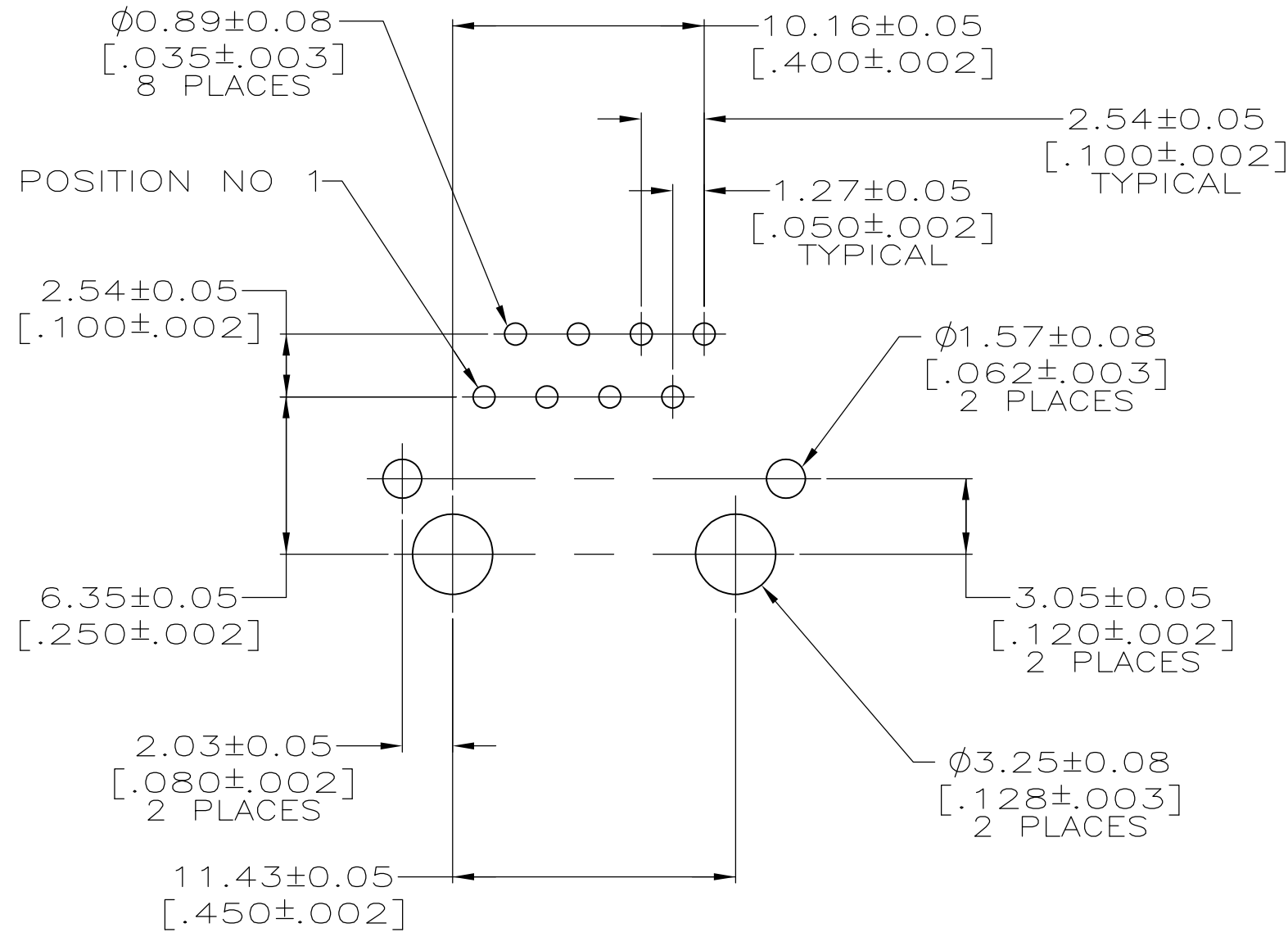




- 1 MATERIAL: HOUSING – NYLON, BLACK, IR REFLOW COMPATIBLE, UL 94V-0.
TERMINALS – 0.33 [.013] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 1.27 μm [.000050] MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81 μm [.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27 μm [.000050] MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELDS – 0.25 [.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03 μm [.000080] MINIMUM BRIGHT TIN OVER 1.27 μm [.000050] MINIMUM NICKEL
- 2 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.
- 3 USE #30 DRILL BIT OR 3.25mm DRILL BIT WHEN PRODUCING THESE PCB HOLES.
- 4 MATERIAL: HOUSING – NYLON, BLACK, IR REFLOW COMPATIBLE, UL 94V-0.
TERMINALS – 0.33 [.013] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 1.27 μm [.000050] MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81 μm [.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27 μm [.000050] MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELDS – 0.25 [.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27 μm [.000050] MINIMUM NICKEL AND 2.03 μm [.000080] MINIMUM HOT TIN DIP ON PCB GROUND TABS.



SUGGESTED PANEL CUTOUT
SCALE 4:1

SUGGESTED PC BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE
SCALE 4:1

SUPERSEDED BY -2	4	5406298-2
	1	5406298-1
REMARK		PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. SPRINKLE/L.A.MAYER 20APR2005	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK J.WESTMAN 20APR2005	NAME MODULAR JACK ASSEMBLY, SINGLE PORT, 8 POSITION, SHIELDED, REVERSE PANEL GROUND TABS, CATEGORY 4			
		APVD S.FLICKINGER 20APR2005				
		PRODUCT SPEC 108-1163	SIZE A2			
MATERIAL SEE NOTE 1&4		APPLICATION SPEC 114-2048	CAGE CODE 00779		DRAWING NO C=5406298	
FINISH SEE NOTE 1&4		WEIGHT -	SCALE 2:1		SHEET 1 of 1	REV D
CUSTOMER DRAWING			RESTRICTED TO -			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9